##### Identyfikacja zagrożeń dla stanowiska pracy: …………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zagrożenia** | **Tak** | **Uwagi** |
| **I.** |
| 1. | Upadek na tym samym poziomie (poślizgnięcie, potknięcie) |  |  |
| 2. | Upadek z wysokości na niższy poziom |  |  |
| 3. | Wpadnięcie do zagłębień, kanałów itp. |  |  |
| 4. | Uderzenie, przygniecenie przez czynniki materialne transportowane ręcznie lub mechanicznie |  |  |
| 5. | Kontakt z będącymi w ruchu ostrymi narzędziami ręcznymi: **Wyszczególnić wszystkie stosowane na stanowisku narzędzia ręczne na podst. pkt 53:** |  |  |
| 6. | Uderzenie, pochwycenie, przygniecenie przez maszyny , ich części, urządzenia, narzędzia, środki transportu: **Wyszczególnić wszystkie urządzenia i maszyny stosowane na stanowisku pracy na podst. pkt 53:** |  |  |
| 7. | Uderzenie, przygniecenie przez spadający, wysypujący, wylewający się czynnik materialny |  |  |
| 8. | Zetknięcie z ostrymi nieruchomymi czynnikami materialnymi |  |  |
| 9. | Uderzenie o nieruchome czynniki materialne |  |  |
| 10. | Skaleczenie ostrym, wystającym elementem |  |  |
| 11. | Innego rodzaju kontakt z czynnikiem materialnym |  |  |
| **II.** |
| 12. | Porażenie prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV |  |  |
| 13. | Porażenie prądem elektrycznym o napięciu powyżej 1 kV |  |  |
| 14. | Kontakt z elektrycznością elektrostatyczną |  |  |
| 15. | Poparzenie łukiem elektrycznym |  |  |
| 16. | Kontakt z promieniowaniem elektromagnetycznym |  |  |
| **III.** |
| 17. | Kontakt z zimnym lub gorącym czynnikiem |  |  |
| 18. | Kontakt z zimną lub gorącą powierzchnią |  |  |
| 19. | Inny kontakt ze źródłem ciepła |  |  |
| **IV.** |
| 20. | Hałas |  |  |
| 21. | Ultradźwięki lub infradźwięki |  |  |
| 22. | Drgania |  |  |
| 23. | Promieniowanie jonizujące |  |  |
| 24. | Promieniowanie laserowe |  |  |
| 25. | Promieniowanie optyczne (widzialne, podczerwone, ultrafioletowe) |  |  |
| 26. | Mikroklimat zimny |  |  |
| 27. | Mikroklimat gorący |  |  |
| 28. | Pyły przemysłowe |  |  |
| 29. | Inne – |  |  |
| **V.** |
| 30. | Kontakt przez wdychanie |  |  |
| 31. | Kontakt poprzez układ pokarmowy |  |  |
| 32. | Kontakt poprzez skórę |  |  |
| 33. | Kontakt z czynnikami o działaniu drażniącym |  |  |
| 34. | Kontakt z czynnikami o działaniu uczulającym |  |  |
| 35. | Kontakt z czynnikami o działaniu rakotwórczym |  |  |
| 36. | Kontakt z czynnikami o działaniu mutagennym |  |  |
|  | **Wyszczególnić preparaty, lub substancje chemiczne które są stosowane na stanowisku pracy gdy w którymkolwiek z pkt 30-36 zaznaczono „tak”:** |  |  |
| **VI.** |
| 37. | Mikroorganizmy (bakterie, wirusy) |  |  |
| 38. | Makroorganizmy (zwierzęta, rośliny) |  |  |
|  | **Wyszczególnić na jakie bakterie, wirusy oraz w kontakcie ze zwierzętami lub roślinami występuje narażenie na stanowisku pracy gdy w którymkolwiek z pkt 37-38 zaznaczono „tak”:** |  |  |
| **VII.** |
| 39. | Obciążenie fizyczne dynamiczne |  |  |
| 40. | Obciążenie fizyczne statyczne |  |  |
| 41. | Obciążenie percepcyjne |  |  |
| 42. | Obciążenie psychonerwowe |  |  |
| 43. | Monotypia |  |  |
| 44. | Inne |  |  |
| **VIII.** |  |  |  |
| 45. | Praca na wysokości do 3 m |  |  |
| 46 | Praca na wysokości pow. 3m |  |  |
| 47 | Praca zmianowa; (wpisać zakres) |  |  |
| 48 | Praca w nocy |  |  |
| 49 | Praca z monitorem ekranowym pow. 4 godz. |  |  |
| 50 | Praca w terenie: np. zajęcia, badania **wpisać dokładny rodzaj pracy z uwzględnieniem pkt.53** |  |  |
| 51 | Praca związana z wysiłkiem głosowym - **wpisać dokładny rodzaj pracy z uwzględnieniem pkt.53** |  |  |
| **IX** |  |  |  |
| 51 | Szczegółowy opis stanowiska pracy: |  |  |
| 52 | Opis miejsca pracy, pomieszczenia: |  |  |
| 53 | Szczegółowy opis wykonywanych czynności\* |  |  |

\* Należy wpisać wykonywane zadania (opis powinien zawierać szczegółowe zapisy włącznie z takimi czynnościami jak np. w sytuacji pracy w laboratorium: sporządzanie roztworów ze stężonych preparatów, rozpuszczanie czynników chemicznych w wodzie lub rozpuszczalnikach, karmienie zwierząt laboratoryjnych, kontrolowanie procesów i parametrów, krojenie (tkanek), kruszenie, liczenie, maczanie, miareczkowanie, mielenie, mierzenie, mieszanie, itp.)